

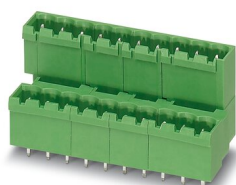
MDSTBVA 2,5/16-G-5,08 BUBD:M9 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1708957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708957>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: niebieski, prąd znamionowy: 10 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 32, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 16, ilość przyłączy: 32, rodzina produktów: MDSTBVA 2,5/..-G, raster: 5,08 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,9 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Korzyści

- Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
- Łatwa wymiana płytek drukowanych dzięki wtykanym podzespołom
- Popularna zasada montażu umożliwia ogólnościowe zastosowanie
- Przyłącze przewodów na kilku piętrach umożliwia większą szczelność stykową

Dane handlowe

Numer artykułu	1708957
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	AAAFHA
Klucz produktu	AACSDF
GTIN	4055626027753
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26,451 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

MDSTBVA 2,5/16-G-5,08 BUBD:M9 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1708957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708957>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Linia produktowa	COMBICON Connectors M
Typ produktu	Obudowa podstawowa płytki drukowanej
Rodzina produktów	MDSTBVA 2,5/...-G
Liczba biegunów	16
Raster	5,08 mm
Ilość przyłączy	32
Liczba rzędów	2
Kołnierz mocujący	bez
Liczba potencjałów	32
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał	1

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	10 A
Napięcie znamionowe U_N	320 V
Stopień zabrudzenia	3
Opór przejścia	2,3 mΩ
Napięcie znamionowe (III/3)	250 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
Napięcie znamionowe (III/2)	320 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	4 kV
Napięcie znamionowe (II/2)	400 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV

Montaż

Sposób montażu	Lutowanie na fali
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

Wskazówka	Zgodność z WEEE/RoHS, bez węgla wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku	Stop miedzi
Jakość powierzchni	ocynowanie galwaniczne
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia)	Cyna (5 - 7 μm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa pośrednia)	Nikiel (2 - 3 μm Ni)
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia)	Cyna (5 - 7 μm Sn)

MDSTBVA 2,5/16-G-5,08 BUBD:M9 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1708957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708957>

Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa pośrednia)	Nikiel (2 - 3 µm Ni)
--	----------------------

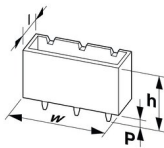
Dane materiałowe - obudowa

Kolor ()	()
Materiał izolacyjny	PBT
Grupa materiału izolacyjnego	IIIa
CTI wg IEC 60112	225
Klasa palności wg UL 94	V0

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Złącza wtykowe COMBICON są zgodnie z normą DIN EN 61984 złączami bez mocy łączeniowej (COC). Przy zgodnej z przepisami eksploatacji nie wolno ich podłączać ani odłączać pod napięciem i obciążeniem.
------------------------------	---

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Raster	5,08 mm
Szerokość [w]	85,82 mm
Wysokość [h]	25,9 mm
Długość [l]	23,7 mm
Wysokość	22 mm
Długość kołka lutowniczego [P]	3,9 mm
Wymiary kołka	1 x 1 mm

Próby mechaniczne

Kontrola wizualna

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Kontrola wymiarów

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość napisów

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Polaryzacja i kodowanie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-13-5:2006-11
------------------------	---------------------------

MDSTBVA 2,5/16-G-5,08 BUBD:M9 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1708957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708957>

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Mocowanie styków podczas pracy	
Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Mocowanie styków podczas pracy Wymaganie >20 N	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Siły wtykania/wyciągania	
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Liczba cykli	25
Siła wtykania na biegunk.	8 N
Siła wyciągania na biegunk.	6 N

Badania elektryczne

Badanie termiczne | Grupa badań C

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Sprawdzona liczba pinów	16

Rezystancja izolacji

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunków	> 5 MΩ

Cykle temperatury

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupa materiału izolacyjnego	IIIa
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 225
Znamionowe napięcie izolacji (III/3)	250 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3)	3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3)	4 mm
Znamionowe napięcie izolacji (III/2)	320 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2)	3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2)	3,2 mm
Znamionowe napięcie izolacji (II/2)	400 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2)	3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2)	4 mm

MDSTBVA 2,5/16-G-5,08 BUBD:M9 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1708957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708957>

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Prędkość przesuwu	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h

Badanie trwałości

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza	4,8 kV
Rezystancja styku R ₁	2,3 mΩ
Rezystancja styku R ₂	2,3 mΩ
Rezystancja styku R ₂ 2 piętro	1,6 mΩ
Liczba cykli podłączania-odłączania	25
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów	> 5 MΩ

Test klimatyczny

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 6988:1997-03
Obciążenie korozyjne	0,2 dm ³ SO ₂ na 300 dm ³ /40 °C/1 cykl
Obciążenie wysoką temperaturą	100 °C/168 h
Napięcie przemienne wytrzymywane	2,21 kV

Warunki otoczenia

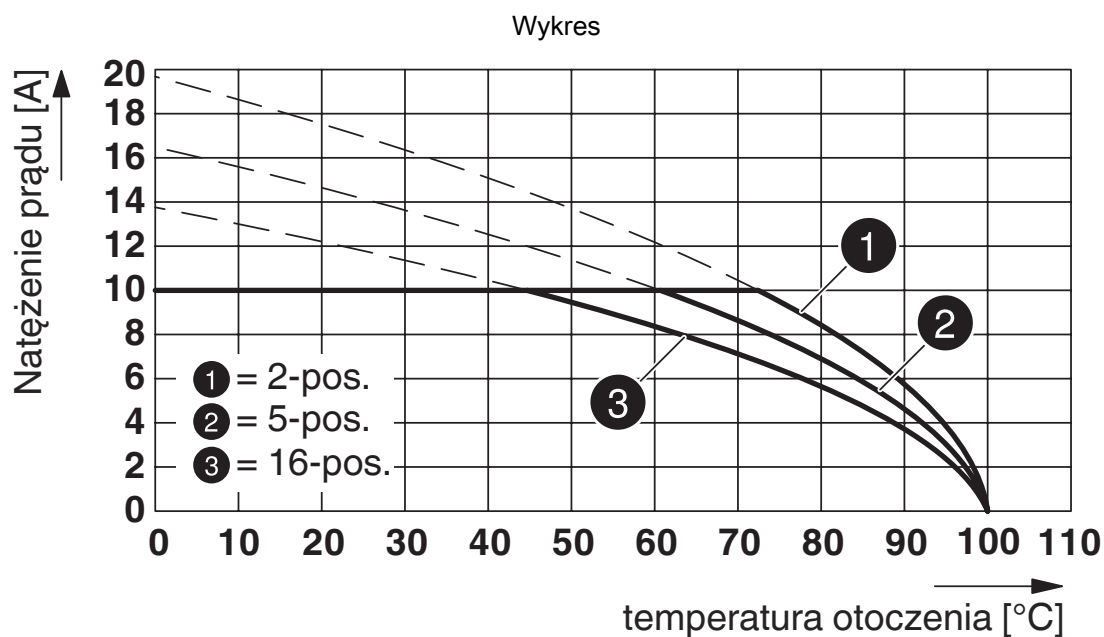
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

MDSTBVA 2,5/16-G-5,08 BUBD:M9 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

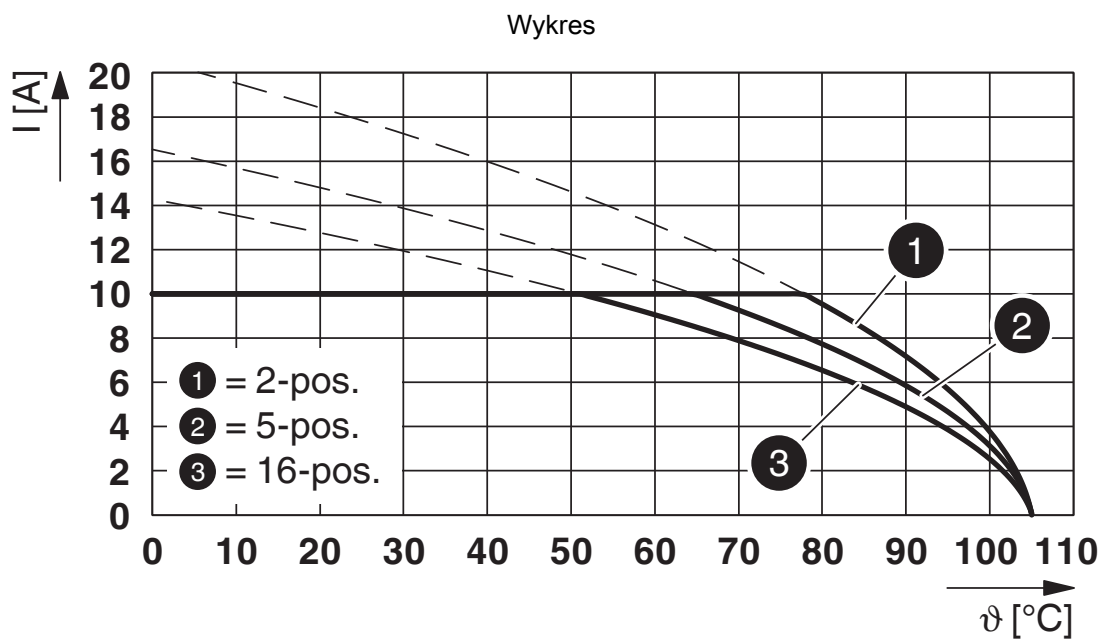
1708957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708957>

Rysunki



Typ: FKC 2,5/...-ST-5,08 z MDSTBVA 2,5/...-G-5,08



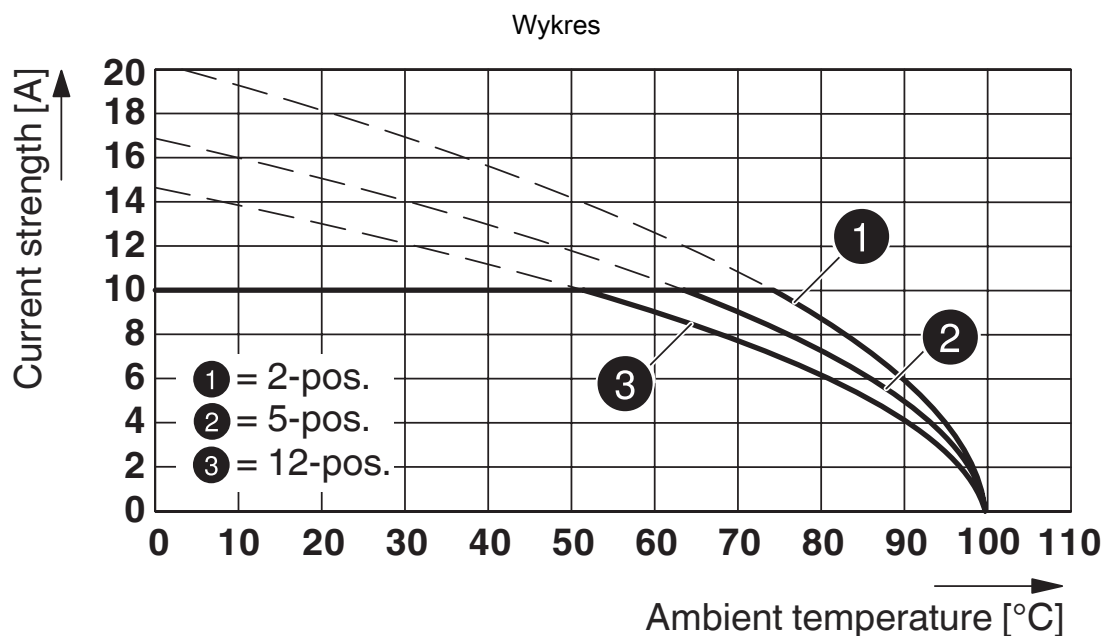
Typ: FKCVW 2,5/...-ST-5,08 z MDSTBVA 2,5/...-G-5,08

MDSTBVA 2,5/16-G-5,08 BUBD:M9 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

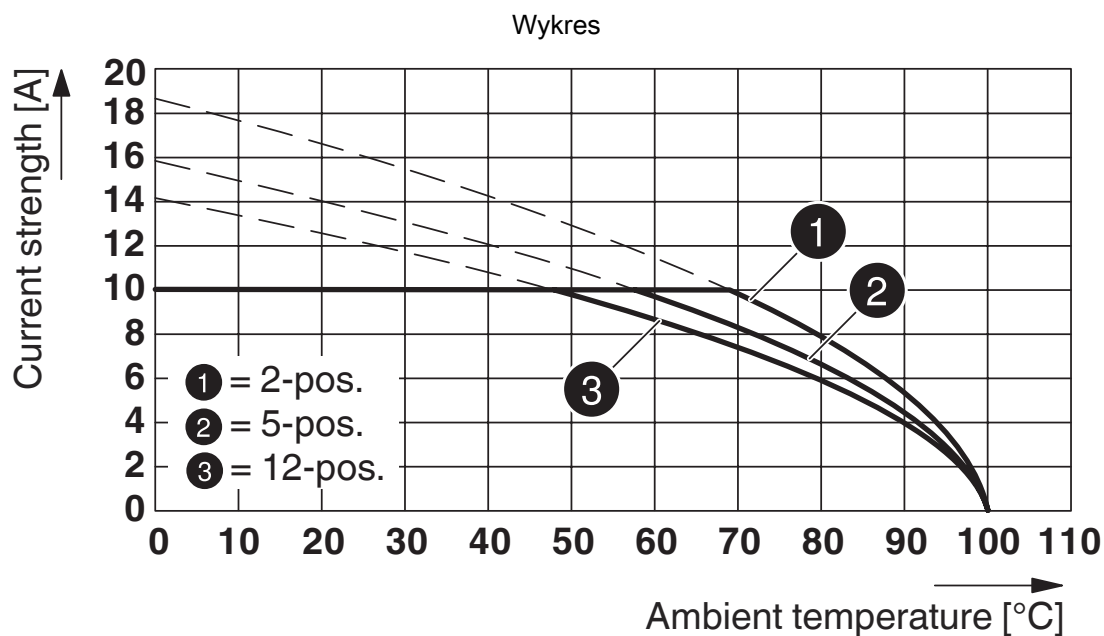


1708957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708957>



Typ: FKCN 2,5/...-ST-5,08 z MDSTBVA 2,5/...-G-5,08



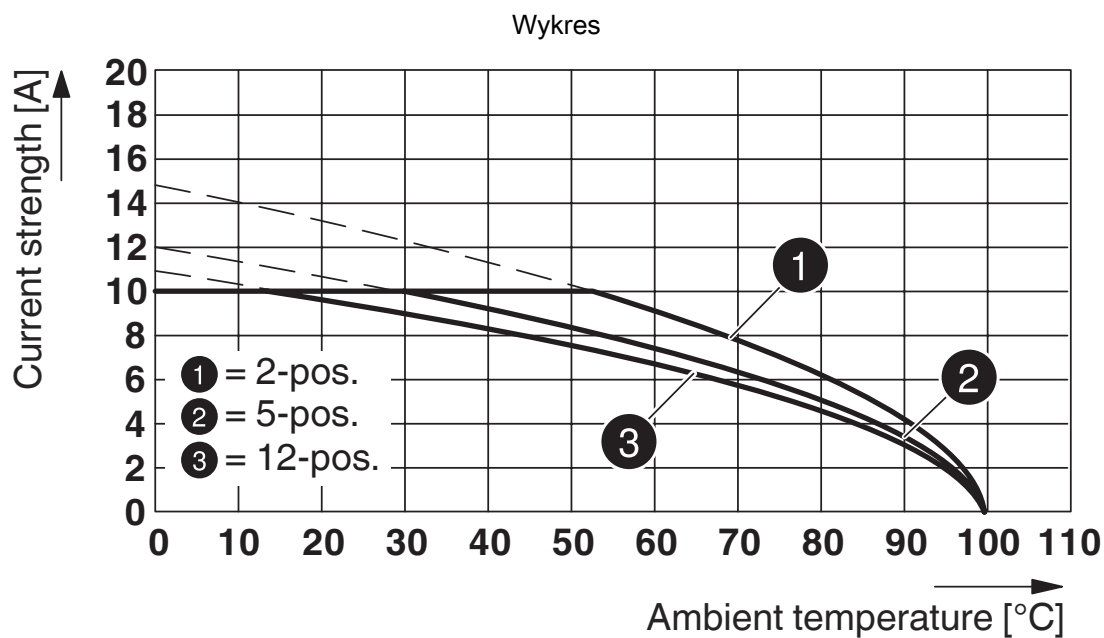
Typ: MSTBT 2,5/...-ST-5,08 z MDSTBVA 2,5/...-G-5,08

MDSTBVA 2,5/16-G-5,08 BUBD:M9 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

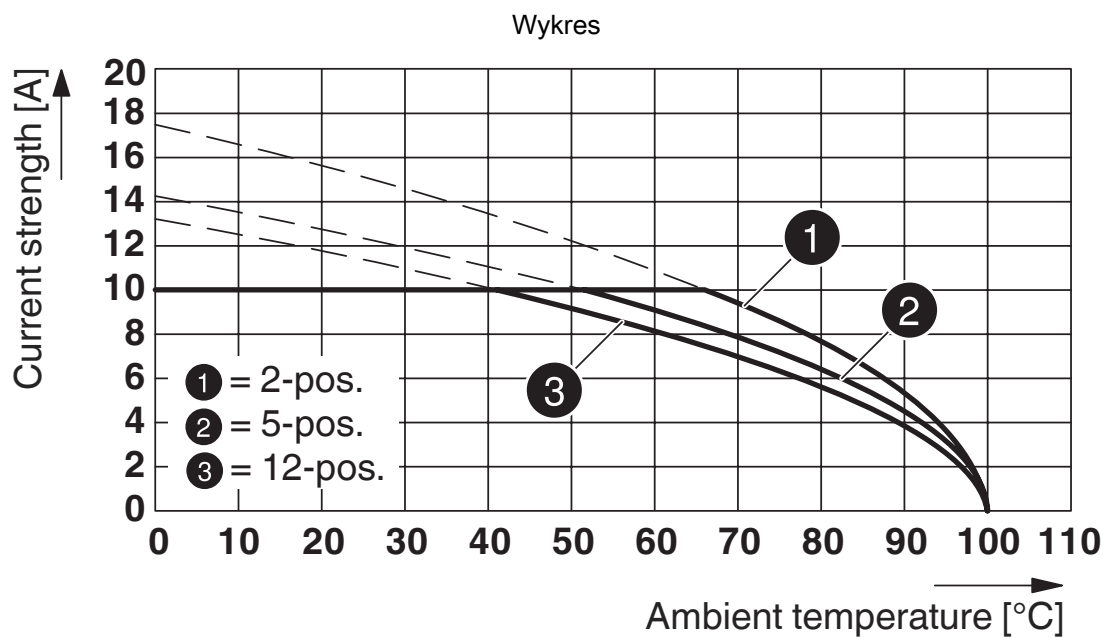


1708957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708957>



Typ: MVSTB(R/W) 2,5/...-ST z MDSTBVA 2,5/...-G-5,08



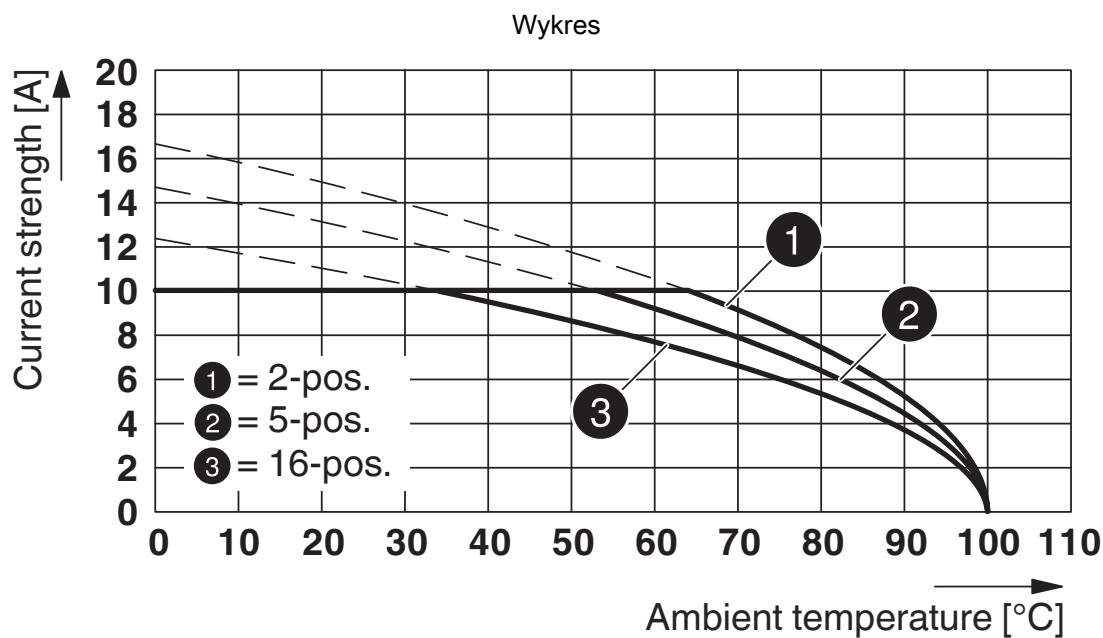
Typ: MSTBP 2,5/...-ST-5,08 z MDSTBVA 2,5/...-G-5,08

MDSTBVA 2,5/16-G-5,08 BUBD:M9 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

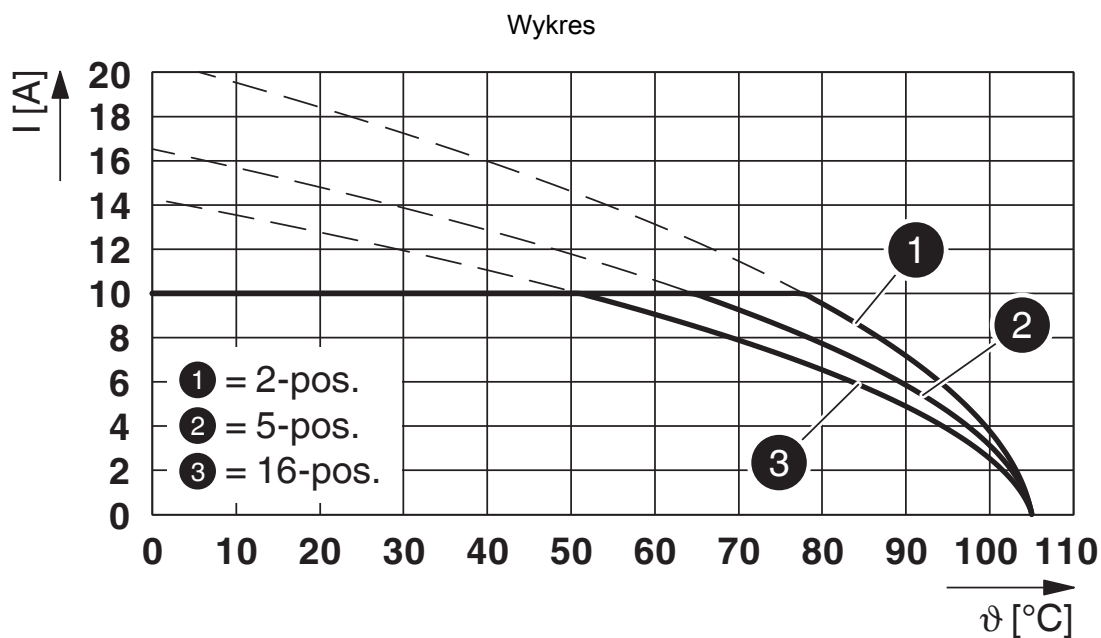


1708957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708957>



Typ: FRONT-MSTB 2,5/...-ST-5,08 z MDSTBVA 2,5/...-G-5,08



Typ: FKCVR 2,5/...-ST-5,08 z MDSTBVA 2,5/...-G-5,08

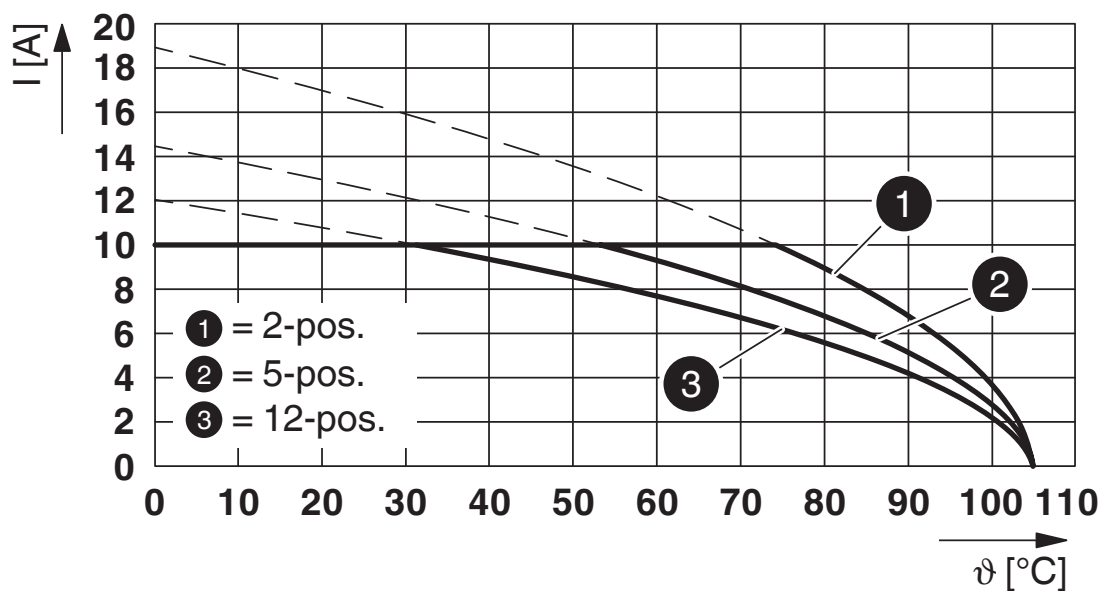
MDSTBVA 2,5/16-G-5,08 BUBD:M9 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1708957

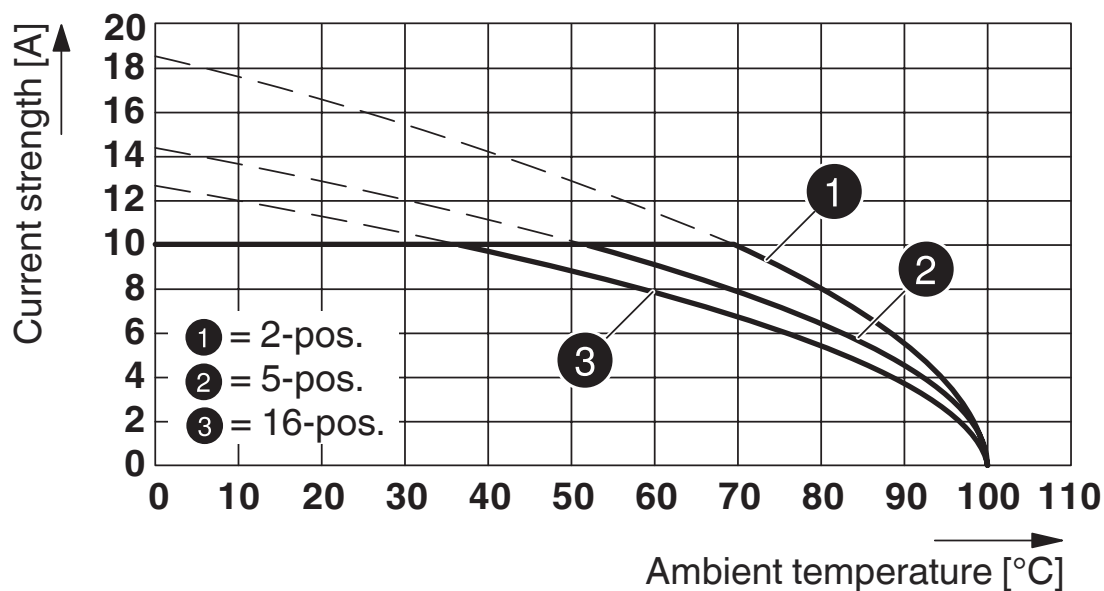
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708957>

Wykres



Typ: IC 2,5/...-G-5,08 z MDSTBVA 2,5/...-G-5,08

Wykres



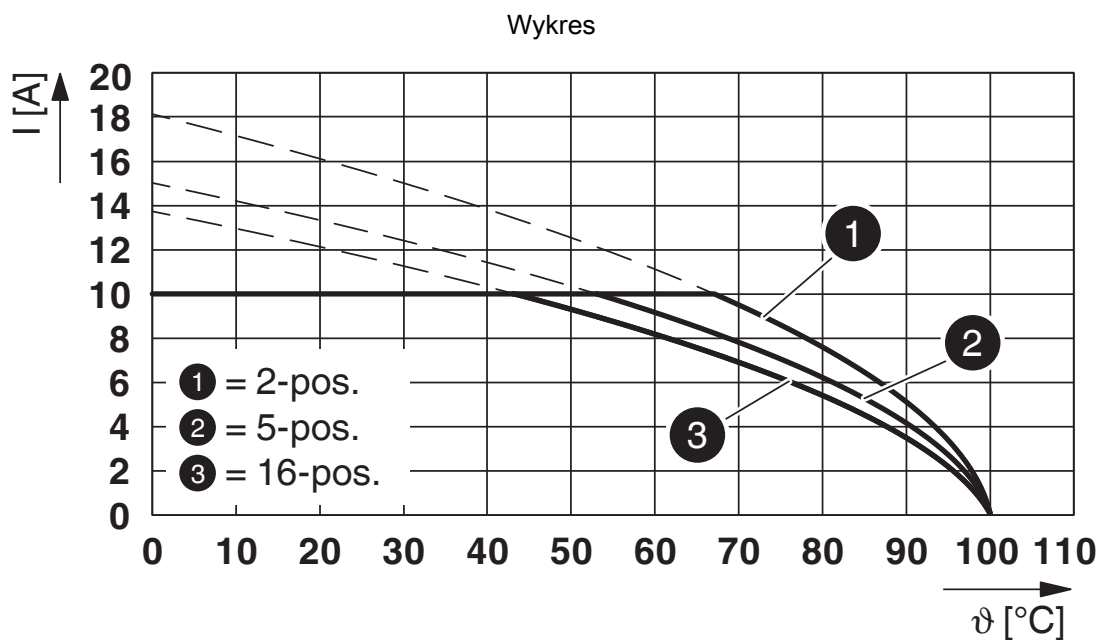
Typ: MSTB 2,5/...-ST-5,08 z MDSTBVA 2,5/...-G-5,08

MDSTBVA 2,5/16-G-5,08 BUBD:M9 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1708957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708957>



Typ: FKCT 2,5/...-ST-5,08 z MDSTBVA 2,5/...-G-5,08

MDSTBVA 2,5/16-G-5,08 BUBD:M9 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1708957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708957>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121409
-------------	----------

MDSTBVA 2,5/16-G-5,08 BUBD:M9 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1708957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1708957>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl